〈微光技术〉

# 硝化纤维素膜去除技术研究

李相鑫<sup>1,2</sup>,张 妮<sup>1,2</sup>,郝子恒<sup>1,2</sup>,朱宇峰<sup>1,2</sup>,李 丹<sup>1,2</sup> (1. 微光夜视技术重点实验室, 陕西 西安 710065; 2. 昆明物理研究所, 云南 昆明 650223)

摘要:防离子反馈微通道板过渡载膜的去除对其性能和质量有重要影响。本文分析讨论和实验研究了 硝化纤维素膜的去除技术。采用氢气保护热处理和紫外辐照法去除硝化纤维素过渡载膜,使用 XPS、 体电阻和电流增益测试分析了处理过程中的表面成分和性能变化,讨论了硝化纤维素膜成分去除和微 通道板性能保持的问题。认为氢气保护热处理和紫外辐照能有效去除硝化纤维素膜成分。 关键词:微通道板;过渡载膜;氢还原;紫外辐照

中图分类号: O636.11 文献标识码: A 文章编号: 1001-8891(2020)04-0399-05

## Study on Removal Technology of Nitrocellulose Membrane

LI Xiangxin<sup>1,2</sup>, ZHANG Ni<sup>1,2</sup>, HAO Ziheng<sup>1,2</sup>, ZHU Yufeng<sup>1,2</sup>, LI Dan<sup>1,2</sup>

(1. Science and Technology on Low-Light-Level Night Vision Laboratory, Xi'an 710065, China; 2. Kunming Institute of Physics, Kunming 650223, China)

Abstract: The removal of a transition film from an ion-proof microchannel plate affects the performance and quality of the latter. In this paper, the removal technology of nitrocellulose transfer membrane is studied theoretically and experimentally. A nitrocellulose transition film was removed by hydrogen reduction heat treatment and ultraviolet irradiation. The surface composition and properties of the nitrocellulose were measured and analyzed by X-ray photoelectron spectroscopy, plate resistance, and current gain test. The removal of nitrocellulose and the performance of the microchannel are discussed. It is discovered that both hydrogen reduction heat treatment and ultraviolet irradiation can effectively remove the nitrocellulose membrane and sustain the stable performance of the microchannel plate.

Key words: micro-channel plate, transition film, hydrogen heat treatment, ultraviolet irradiation

## 0 引言

三代微光像增强器中,为阻止正离子反馈轰击光 电阴极而遭破坏, 需在微通道板输入面沉积防离子反 馈膜。受限于微通道板端面的多孔结构,沉积防离子 反馈膜前需先在其表面贴附一层过渡载膜作为临时 衬底,薄膜生长完成后,再去除过渡载膜。工程实际 中,过渡载膜对微通道板性能和质量的影响不可避 免,去除技术的选择是保证其性能的关键。

国内研究者多采用硝化纤维素膜溶液成膜法制备 过渡载膜<sup>[1]</sup>。硝化纤维素是一种链状高分子聚合物,其 分子链在分子内和分子间氢键的作用下,易于聚集<sup>[2]</sup>, 且线性完整性和刚性足以保证在微通道板端面形成 连续完整的薄膜。硝化纤维素膜结构和性能的稳定利 于进行物理或化学方式生长防离子反馈膜,但也增加

了去除硝化纤维素膜的困难。微通道板的性质和性能 要求也限制着硝化纤维素膜去除过程的进行。硅酸盐 微通道板要求去除过程不产生热变形,限制了热处理 温度的选择;而作为真空环境下服役的电子光学组 件,应避免水汽和气体的吸附,因此对处理过程的气 氛、气压和环境条件有所限制。另外,微通道板还需 避免接触氧化性气氛,从而保护电子发射性能。这些 因素都极大地限制了硝化纤维素去除技术的选择,在 工程实际中,去除技术研发的实质是协调硝化纤维素 膜成分去除和微通道板性能保持间的关系,制备满足 三代微光像增强器性能要求的防离子反馈微通道板。

本文通过研究硝化纤维素的分解原理,分析了有 利于去除硝化纤维素膜的条件,再结合工程实际,分 别采用氢气保护热处理和紫外辐照法进行了实验研 究,通过成分分析和性能测试,分析了去除技术对硝

收稿日期: 2019-02-20; 修订日期: 2019-04-08.

作者简介: 李相鑫(1989-), 男, 陕西宁陕人, 助理工程师, 硕士研究生, 主要从事微通道板应用技术研究。E-mail: lixiangxin2013@126.com。

化纤维素膜去除和微通道板性能保持的影响,指明了 两种技术的优势和局限,为工程实际中技术方法选用 和研发提供了指导。

### 1 硝化纤维素分解原理

硝化纤维素并非是单一、均匀的物质,而是由不同含氮量、不同聚合度、不同硝酸酯基分布的硝化产物组成的混合物<sup>[3]</sup>。

硝化纤维素膜是将硝化纤维素的酯溶液滴入去 离子水中扩散制成。其中用于配制溶液的溶剂的助溶 剂和增塑剂都是分子量小于 300 的小分子,仅含碳氢 氧元素,易于分解去除。而硝化纤维素属高分子聚合 物,分子量大于等于 57 万<sup>[4]</sup>,稳定性高,分解困难, 因此硝化纤维素膜的去除过程只考虑硝化纤维素的 分解即可。

硝化纤维素膜的去除过程,其关键过程是硝化纤 维素的分解,而硝化纤维素热分解过程是:仲O-NO<sub>2</sub> 基脱硝,形成-NO基,放出 NO<sub>2</sub>气体。伴随脱硝的是 硝化纤维素由大分子经环间 C-O-C 的断裂形成小分 子,最初逸出的 NO<sub>2</sub>作用于凝聚相,引发自催化反应, 加速剩余 O-NO<sub>2</sub>键的断裂和环内桥氧的断裂,进一步 放出 NO<sub>2</sub>、NO、CO、CO<sub>2</sub>,CH<sub>2</sub>O 等气体。大多数 O-NO<sub>2</sub>基分解后,剩余凝聚相继续分解,放出 HCOOH 气体<sup>[2]</sup>。

从硝化纤维素的分解原理可知,其分解过程:1) 是放热过程,升高热处理温度,硝化纤维素的热分解 速度会以指数级数升高;2)分解产物,如NO<sub>2</sub>、NO、 水蒸气和 HNO<sub>3</sub> 对硝化纤维素的热分解具有催化作 用。此外,硝化纤维素在阳光的照射下可发生分解<sup>[2]</sup>, 在紫外光作用下,硝化纤维素发生光化学反应过程, 分解为氧化氮。

根据以上理论可知,氧化性气氛、高的热处理温 度、保留气态初级分解产物,紫外辐照均有利于硝化 纤维素膜的分解。而工程实际中,可采取相应的技术 手段是:1)去除过程保持更高的热处理温度;2)气 压控制尽可能保留初级分解产物,避免真空环境;3) 增加紫外光辐照<sup>[5]</sup>。结合实际条件,设计氢气保护热处 理和紫外辐照法来进行实验研究。其中,氢气保护使 用了高温和常压(或正压)来促进硝化纤维素的分解, 紫外辐照则使用了常压和紫外光辐照来促进其分解。

#### 2 实验过程

将输入端表面贴附硝化纤维素,沉积一定厚度的 氧化铝膜的微通道板作为制备态样品。

选用管式真空炉进行氢气保护热处理,实验前预

抽真空至气压小于 100 Pa,之后通入氢气,使炉内保持正压条件,将样品放入炉内,炉温从室温升温至350℃,保温 0.5 h,随后自然降温,整个过程持续通入氢气,保证氢气处于过饱和状态。

使用 NOVASCAN PSD-UV8 型紫外清洗仪进行 紫外辐照法实验。样品在常压条件下辐照清洗 72 h。

微通道板电流增益和体电阻测试在微通道板综 合性能测试台上进行。测试时,在微通道板两端加一 定的工作电压  $V_{mcp}$ ,则微通道板会有带电流  $I_m$ 流过, 根据欧姆定律即可求得体电阻  $R=V_{mcp}/I_m$ ;再以一定 的电子流入射到微通道板输入端表面,收集极捕获输 出端出射的电子,使用微电流计分别测量输入电流  $I_{in}$ 和输出电流  $I_{out}$ ,则可计算得到微通道板电流增益 G,  $G=I_{out}/I_{in}$ 。样品测试在真空环境下进行,测试腔工作 真空度优于  $1 \times 10^{-3}$  Pa,  $V_{mcp}=1000$  V。微通道板面 电阻使用数字式万用表测试输入面端面的表面电阻。

使用 X 射线光电子能谱(X-ray photoelectron spectroscopy, XPS)进行微通道板输入面表面成分分 析,测试腔真空度保持在 4.8×10<sup>-8</sup> mbar,离子刻蚀 面积 2 mm×2 mm。离子束斑: 400 μm,刻蚀能量: 2 keV。

#### 3 结果与讨论

#### 3.1 XPS 分析

如图1所示,微通道板输入端表面由氧化铝膜、 硝化纤维素膜,金属电极层(Cr、Ni)组成。



图 1 微通道板输入面表面结构

Fig.1 Surface structure of input surface of micro-channel plate

氧化铝膜成分中不含 C 元素,而微通道板制备过 程中引入的 C 元素含量极低(相对含量低于 1.5%)<sup>[6]</sup>。 因此,碳元素可作为硝化纤维素膜去除程度的标志元 素。此外,在像管工作状态,碳氧化物对阴极的毒害 是阴极灵敏度衰减的关键因素之一<sup>[7]</sup>,碳元素含量越 低,表明硝化纤维素膜残余成分越少,结构完整性越 差,去除程度越高,对保持像管探测灵敏度越有利。

Cr 和 Ni 元素可作为电极层的标志元素,通过 C、 Cr 和 Ni 元素含量的分布关系,可判断硝化纤维素膜 去除程度,以及去除过程对微通道板既有结构和成分 的影响。Al 元素可作为氧化铝膜的标志元素,反映防 离子反馈膜在去除过程中的变化。

氢气保护热处理后样品 XPS 如图 2 所示。可知, 经氢气保护热处理以后,碳含量在刻蚀初期(刻蚀时 间<50s)即迅速下降至5%以下;在此刻蚀深度范围 内, Cr 和 Ni 元素含量迅速上升。从刻蚀初期的 XPS 图谱来看, Cr 元素趋于平稳后, C 元素已下降至相对 含量 2%, 这表明经氢气保护热处理后, C 元素在电 极层深度以外即被控制在微通道板本征含量范围(相 对含量 1.5%) 以内, 可认为氢气保护热处理有效实现 了硝化纤维素膜成分的去除。AI 元素在氢气保护热处 理以后,在刻蚀过程中相对含量保持稳定在3%以下。 制备态样品 XPS 如图 3 所示,可知 Al 元素在一定刻 蚀深度范围内,其相对含量可保持在10%以上。由此 可知,在氢气保护热处理过程中,AI元素相对含量发 生了变化,这可能是 Al 元素和电极层的 Cr 和 Ni 元 素发生了互扩散,在热处理条件下,成分扩散是不可 避免的。



图 2 氢气保护热处理后样品 XPS





图 3 制备态样品 XPS



由图 4 可知,紫外辐照后,C 元素的相对含量在 刻蚀初期即下降到了 0.3%以下,并始终保持在此含量 以内,随刻蚀深度增加,Ni 元素含量趋于平稳,表明 刻蚀已进入电极层深度范围内。C 元素相对含量随刻 蚀深度的变化规律表明,紫外辐照过程有效地去除了 硝化纤维素成分。



图 4 紫外辐照后 XPS

Fig.4 X-ray photoelectron spectroscopy of samples after ultraviolet irradiation

在到达一定刻蚀深度范围(刻蚀时间≥100 s), Cr 和 Ni 元素相对含量逐渐升高, Al 元素相对含量逐 渐下降,待 Ni 元素相对含量趋于稳定后, Al 元素相对 含量也趋近于不可侦测。这说明在电极层深度范围内, Al 元素相对含量极低,表明紫外辐照过程中,没有发 生明显的成分扩散过程。显然,这因为紫外辐照是在 室温下进行,未有足够的能量支持元素的互扩散。

在一定的刻蚀深度范围(刻蚀时间 0~200 s)内, O元素相对含量稳定保持在 50%以上;如图 3 所示, 在一定的深度范围内,制备态样品的 O 元素相对含量 保持在 25%以下,这表明在紫外辐照过程中,环境中 氧元素富集到了微通道板输入端表面,微通道板表面 发生了氧化现象。分析实验过程可知,紫外辐照过程 产生的 O<sub>3</sub>造成了表面氧化。

紫外辐照过程中,空气中的 O<sub>2</sub> 可与波长为 185 nm 的紫外光发生作用而产生 O<sub>3</sub>,进而产生活性氧原子 [O],其过程是: 1) O<sub>2</sub>+UV→O<sub>3</sub>; 2) O<sub>3</sub>→O<sub>2</sub>+[O]。 活性氧原子[O]的化学活性高,与微通道板表面成分 发生了氧化反应,造成了 O 元素相对含量升高。

由上述分析可知,紫外辐照法是在紫外辐照和活 性氧的共同作用下实现了硝化纤维素膜的分解去除。 氧化性气氛是否对微通道板内壁成分产生了影响有 待进一步研究。

#### 3.2 体电阻和电流增益

实验过程中,分别测量制备态微通道板试样和去除硝化纤维素膜后试样的面电阻、体电阻和电流增益,结果如表1所示。

氢气保护热处理后,相比于制备态的微通道板, 试样面电阻略微变小,体电阻显著减小,电流增益显 著增大。紫外辐照后,相比于制备态微通道板,面电 阻明显增大,体电阻呈减小趋势,但变化不明显。电 流增益在去除硝化纤维素膜后呈增大趋势,但变化不 显著。

第42卷 第4期	红外技术	Vol.42	No.4
2020年4月	Infrared Technology	Apr.	2020

表 1	去除硝化纤	·维素膜前	后微通道板	的电性能

Table 1	Electrode resistance,	plate resistance and	l current gain of micro	-channel	plate before and	d after treatment

	Samula	Electrode resistance/ $\Omega$		Plate resistance/MΩ		Current gain	
	Sample	Before	After	Before	After	Before	After
	1#	67	65	163	147	2357	2782
The day way as deretion and estimate head to star and	2#	73	71	153	133	2156	2699
Hydrogen reduction protection neat treatment	3#	81	74	155	147	2204	2761
	4#	77	78	149	132	2345	2887
	5#	76	96	139	133	2422	2509
	6#	60	83	170	166	3568	3640
Ultraviolet irradiation	7#	78	98	152	151	2755	2902
	8#	79	97	130	128	2862	3001

对于微通道板这个导电体系,其面电阻与导电物 质含量呈负相关,导电物质含量越高,电阻越低<sup>[8]</sup>。 氢气保护热处理后,面电阻略微变小,未发生明显变 化,是因为在处理过程中氢气保护了表面活性成分, 没有发生明显的氧化现象,这与上文 XPS 成分分析的 结果一致。紫外辐照后, 面电阻明显变大, 结合成分 测试的结果可知,这主要是由微通道板表面发生了氧 化反应,导电物质含量减少所致。

微通道板的体导电可用弥散-连通结构模型来解 释,微通道板导电可认为是其内部 Pb、Bi 导电粒子 和玻璃基体的复合导电,其导电率的大小取决于导电 粒子的弥散与连通程度,弥散态具有较高的体电阻, 连通态具有较低的体电阻<sup>[9]</sup>。氢气保护热处理后,体 电阻明显降低,一方面是因为氢气还原作用而使微通 道板内壁游离态的 Pb 含量增多,另一方面是因为高 温处理使结构内部的导电粒子分布向连通态变化,这 两者使得实验过程中微通道板体电阻明显变低。紫外 辐照后,体电阻呈降低趋势,但幅度不超过 5%,这 是因为实验过程中,微通道板始终处在常温环境,没 有发生导电粒子分布的变化;中性或氧化性的气氛也 没有造成微通道板内部结构中游离态导电粒子的增 多,仅仅引起了微通道板端面表面成分的变化。

电流增益的变化反映了微通道板内部成分的变 化[10-11]。氢气保护热处理后,电流增益显著变大,这 也是氢气还原作用使得游离态 Pb 含量增加, 电子倍 增过程中,次级发射失去的电子更容易得到补充,而 不致造成电荷积累,就呈现出更优异的发射性能,更 高的电流增益。而紫外辐照后电流增益没有明显的变 化。这是因为实验过程中,微通道板内部结构的成分 没有明显变化。

作为像增强器的组件, 微通道板要求具有合适的 电阻,体电阻太高则无法连续供给电子,体电阻太低 402

则会导致发热而性能不稳[12];要求尽可能高的电流增 益,以使像增强器实现更高的图像增强能力。以硝化 纤维素膜去除技术而言,应减小对微通道板体电阻的 影响,保持或提升电流增益。综上可知,氢气保护热 处理去除硝化纤维素膜会引起体电阻降低,同时提升 电流增益; 而紫外辐照法, 则会显著提高微通道板的 表面电阻,而不会带来体电阻和电流增益的明显变 化。在工程实际中,可根据实际的应用需求进行技术 选择, 气氛控制、高温常压和紫外辐照辅助等技术条 件的结合将会是切合实际的发展方向。

#### 4 结论

1) 氢气保护热处理和紫外辐照均能有效去除硝 化纤维素膜成分:

2) 氢气保护热处理会引起表面成分互扩散, 可 能会造成氧化铝成分的损失, 而紫外辐照则会引起表 面氧化;

3) 氢气保护热处理去除硝化纤维素膜会造成体 电阻降低,同时提升电流增益;而紫外辐照法,则会 显著提高微通道板的表面电阻,而不会带来体电阻和 电流增益的明显变化;

4) 氢气保护热处理适合于体电阻偏高的微通道 板组件, 而紫外辐照则适合于面电阻偏低的微通道板 组件。工程实际中也可以结合使用。

参考文献:

[1] 焦宇鹏. MCP 防离子反馈膜背散射电子特性研究[D]. 长春: 长春理工 大学,2014.

JIAO Yupeng. Characteristics of Backscattering Electron of Ion Barrier[D]. Changchun: Changchun University of Science and Technology, 2014.

[2] 邵自强, 王文俊. 硝化纤维素结构与性能[M]. 北京: 国防工业出版社, 2011.

SHAO Ziqiang, WANG Wenjun. *Structure and Properties of Cellulose Nitrate*[M]. Beijing: National Defense Industry Press, 2011.

- [3] 黄小锐, 罗庆平, 李兆乾, 等. 含氮量、温度、有机溶剂对硝化纤维素 溶液特性黏度的影响[J]. 西南科技大学学报, 2018, 33(4): 31-36. HUANG Xiaorui, LUO Qingping, LI Zhaoqian, et al. Effects of nitrogen content, temperature and organic solvent on intrinsic viscosity of nitrocellulose[J]. Journal of Southwest University of Science and Technology, 2018, 33(4): 31-36.
- [4] 房立峰. 微通道板离子壁垒膜的进一步研究[D]. 长春: 长春理工大学, 2011.

FANG Lifeng. Further Investigation on Ion Barriers Film of Microchannel Plate[D]. Changchun: Changchun University of Science and Technology, 2011.

[5] 蔡华,曹振博,李方骏,等.微通道板表面碳污染的去除[J].中国建材 科技,2017,26(1):33-35.

CAI Hua, CAO Zhenbo, LI Fangjun, et al. Removing of the carbon contamination from micro-channel plate surface[J]. *China Building Materials Science and Technology*, 2017, **26**(1): 33-35.

[6] 黄永刚. 微通道板电性能及其导电机制研究[D]. 北京: 中国建筑材料 科学研究总院, 2014.

HUANG Yonggang. Study on Electronic Properties and Conductive Mechanism of Microchannel Plates[D]. Beijing: China Building Materials Academy, 2014.

[7] 聂晶. 基于真空除气的微通道板噪声抑制技术研究[D]. 西安: 西安工 业大学, 2013.

NIE Jing. The Research of Micro-channel Plate Restrain Technology

Based on Vacuum Degassing[D]. Xi'an: Xi'an Technological University, 2013.

[8] 徐振一. 微通道板的噪声评价方法研究[D]. 南京: 南京理工大学, 2012.

XUN Zhenyi. Research on Evaluation Method of Micro Channel Plate's Noise Factor[D]. Nanjing: Nanjing University of Science and Technology, 2012.

[9] 蔡春平,高秀敏. 微通道板玻璃的电阻率[J]. 应用光学, 1997(2): 17-28.CAI Chunping, GAO Xiumin. Resistivity of micro channel plate

glasses[J]. Journal of Applied Optics, 1997(2): 17-28.
[10] 孙忠文,黄永刚,贾金升,等. 酸蚀对微通道板电性能的影响[J]. 应 用光学, 2008(2): 161-165.

SUN Zhongwen, HUANG Yonggang, JIA Jinsheng, et al. Effect of acid etching on electrical performances of microchannel plate[J]. *Journal of Applied Optics*, 2008(2): 161-165.

- [11] 黄永刚,顾真安,张洋,等. 微通道板铅硅酸盐玻璃表面纳米尺度的 形貌[J]. 硅酸盐学报, 2012, 40(7): 994-999.
  HUANG Yonggang, GU Zhenan, ZHANG Yang, et al. Nano-scale morphology on micro-channel plate lead silicate glass surface[J]. *Journal of the Chinese Ceramic Society*, 2012, 40(7): 994-999.
- [12] 韦亚一,陶兆民. 微通道板次级电子发射层中各元素随深度的分布[J]. 真空科学与技术学报, 1991(6): 384-387.

WEI Yayi, TAO Zhaomin. The elemental depth-distribution of secondary electron emitting layer in MCP[J]. *Chinese Journal of Vacuum Science and Technology*, 1991(6): 384-387.

## 《红外技术》第八届编辑委员会名单

荣誉主编:	褚君浩	姜会林	曾 毅	曾桂林		
主 编:	苏君红					
执行主编:	姚立斌					
副 主 编:	刘逸平	唐 剑	李 凯	朱颖峰 陈 钱		
	蔡 毅	何力	金伟其	郑云峰(常务)		
编委(以	以姓氏笔词	画为序)				
马文坡	王双保	王霞	石峰	卢 进 史衍丽	白廷柱	白 瑜
朱颖峰	刘逸平	麦绿波	苏君红	巫广华 李云红	李 凯	李晓峰
杨宇	吴一冈	吴晗平	何力	邹继鑫 汪岳峰	张长泉	张若岚
张建奇	陆卫	陈 钱	陈效双	陈福胜 金伟其	郑云峰	郑 凯
赵勋杰	赵俊	胡伟达	施加林	姚立斌 顾国华	凌福日	郭 杰
唐利斌	唐良瑞	唐 剑	姬荣斌	常本康 葛宝臻	蒋亚东	曾 宇
蔡 毅	熊 平					